(19) JAPAN PATENT BUREAU (JP)

(11) Patent Announcement

(12) PATENT BULLETIN (A)

Heisei 3-62920

(51) Int. Cl.³

Classification Symbol

Agency Classification No.

(43) Announcement: March 19, 1991

H 01 L 21/027

H 01 L 21/30

301 Z

Н

2104-5F 2104-5F

Examination: NOT YET REQUESTED Total Number of Invention: 3

(total 6 pages)

(54) Name of Invention: Wafer Loading Table

(21) Application No.

Heisei 1 (1989) - 197957

(22) Applied on:

August 1, 1989

(72) Inventor:

Kouyou Amamiya

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(72) Inventor:

Eiji Sakamoto

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(72) Inventor:

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(72) Inventor:

Toshiki Ozawa

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(72) Inventor:

Yoshitoku Iwamoto

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(72) Inventor:

Shunichi Unezawa

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(72) Inventor:

Koji Marushige

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(71) Patent Applied for

By:

Canon Co., Ltd.

3-30-2 Shimo-Maruko, Oota-ku, Tokyo-Prefecture, Canon Co., Ltd.

(74) Representation:

Tatsuva Ito, and one other

Patent Attorneys

DETAILED EXPLANATIONS

NAME OF INVENTION 1.

Wafer Loading Table

2. RANGE OF PATENT APPLICATION

- (1) As a wafer loading table that loads the wafers and positions them, this wafer loading table characterized by providing for the vibration-less temperature control method for the loaded wafer, the flow route for the temperature control medium that removes the heat from the wafer loading table, and the liquid flow control method of the temperature control medium via a flow rate adjustment valve.
- (2) For the above-mentioned flow control method, the exposure system that is characterized by having the aforementioned (1) wafer loading table that, at the time of wafer exposure and positioning, reduces the flow rate of the temperature control medium to the extent that the impact of the vibration in conjunction with the medium flow on the exposure precision or positioning will be minimized.
- (3) For the above-mentioned flow control method, the electronic beam etching system that is equipped with the aforementioned (1) wafer loading table that, at the time of wafer etching and positioning, reduces the flow rate of the temperature control medium to the extent that the impact of the vibration in conjunction with the medium flow on the wafer etching precision or positioning will be minimized.

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

平3-62920 @公開特許公報(A)

@Int. Cl.3

識別記号

广内整理番号

④公開 平成3年(1991)3月19日

H 01 L 21/027

2104-5F 2104-5F

H 01 L 21/30

301

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

ウエハ塔較台 **の発明の名称**

> 颐 平1-197957 创符

平1(1989)8月1日 **20:11:**

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 光 N 個和 明 M 宫 者 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 苵 冶 本 **6**460 明 者 坂 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 奉 m 宇 OR. 明 者 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 18 貫 **@£** 明 小 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 和 彵 本 岩 **13** 16 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 律 AFD. 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 光 可 茂 勿発 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 の出 頭 弁理士 伊東 哲也 外1名 理

1. 発明の名称

ケエハほ戯台

2.特許請求の範囲

(1) クエハを敬愛して位置決めを行なうための ウエハ塔取台であって、 収置されたクエハの温度 を無抵助で制御する返度制御不段と、クエハ塔取 台の热を外部に取り去るための抵皮調節媒体が推 孫するための波路と、祖皮異即以外の液質を波量 調節パルプによって関節する視量制御手段とを具 備したことを特徴とするクエハ塔威台。

(2) 設定後量制御手段は、ウエハの幕光ねよび 位置合せ時において、温度異距媒体の流量を、温 皮調節媒体の流れに件なう振動が露光精度または 位置合せ精度に影響しない程度に小さくするもの である調求項1記取のクエハ塔収台を具備するこ とを特徴とする露光装置。

(3) 対記被量制御手段は、推回および位置検出

時において温度媒体の改量を、温度調道媒体の流 れに伴なり振動が揺回路度または位置検出器度に 影響しない程度に小さくするものである頭求項! 記載のウエハ搭載台を具賃することを特徴するな 子ピーム接踵装置。

3. 発明の評価な説明

【直集上の利用分野】

本発明は、ケエハの進度を制御する装置を備え たクエハ塔敷台に関するものである。

[以来の技術]

半途体リソグラフィエ程においては貫光装置に よりマスクを介してクエハを耳光しすることによ りクエハ上にパターンを転写形成しているが、高 指度のパターンを形成するためにはクエハが所定 の温度となるように厳密に制即する必要がある。 なぜならば、耳光中の過度上昇によるクエハの熱 **蚤を防止し、または特別昭53−1576Bに示** されるようにプロセス亞を取り除くために、クエ



11周平3-G2920(2)

八の温度を制即して、15光明始前に然収縮によって倍率補正をするためである。

そこで従来、ウエハ塔敷台内部に恒温水のよう な温度異型用の液体を流してウエハの速度を制卸 している。

【発明が解決しようとする課題】

ところが、このような従来技術によれば、恒温 水がクエハ塔取台内の流路を通過する際に外急を 伝えてクエハ塔取台自身が振動し、解像度や位置 決めの低下を及ぼす可能性がある。

更に、転写されるパターンの寸法が改動になる につれてウエハの選定関節も±0.014cs程 度に管理する必要が生じておており、温潤水の最 度制質に過度の負担が要求されるようになっても た。

本発明の目的は、上記の従来技術の欠点に数 み、クエハ級匿台において、恒温水の汲れによる 援助を防止すると同時に、恒温水の温度制算に関 する負担を軽減することにある。

する.

[作用]

この構成において、クエハの露光や援回あるい は位置決め等に限しては、温度制即手段のみよ り、ねるいはこれとともに振動の影響が生じない 程度に波量制等手段によって流量が制限された温 度調節媒体により、クエハの造度が開璧されるた め、推動の影響なく特度の高い露光や描度あるい は位置決力等が行なわれる。造匠制御手段による ウエハの滋葉は、例えば、ウエハの熱を、温度期 節媒体が循環するための流路側に伝達し、あるい はウエハを加進することにより、比較的政策にも ぬ組かく行なわれる。そして、ウエハの耳光や抗 固あるいは位置挟め本以外の場合には、多少の振 動が生じても不節合はないので、洗魚制師手及に よって充分な温度調節媒体の流量を確保し、露光 等によりウェハ。根度台に客積した熱が排出され る。したがって、本発明によれば、温度制御と妨 撮とを同時に達成したクエハの処理が行なわれ 【雄思を解決するための手段】

上記目的を達成するため本発明のクエハは飲むは、クエハを設置して位置決めを行なうためのクエハな取台であって、数置されたクエハの混賞を無援助で制即する。では制御手段と、クエハば、新聞の出版を外のに取り去るための遺跡と、温度調節媒体の通量を設置するための遺跡では、温度調節媒体の通量を設置する。

また、本発明の露光装置は、決量制御手段がク エハの露光および位置合せ時において、温度調節 媒体の決定を、温度関節媒体の波れに作なう振動 が高光相度または位置合せ相度に影響しない程度 に小さくするようにした何配クエハ塔敷台を具備

すらに、本発明の電子ビーム抗風機関は、設定 制能不良が、接触および位置被出時において選定 媒体の設置を、進度調節媒体の流れに伴なう振動 が接回籍度または位度検出額度に影響しない程度 に小さくするようにした前記ウェハ搭載台を具備

δ.

【実益例】

以下、関節を用いて本発明の実施例を凝明す x

11周平3-62920(3)

ベルチェ素子7の取動部、1 8 はベルチェ素子制 抑部、1 9 は波量制酵弁1 2 を制御する波量制質 部、2 0 は各制御郎を制御するためのCPUであ る。

次にこの構成における動作を説明する。

クエハの選及を制卸するための情報として、ます、クエハ4の提度が選及検出来子9によって創定され、温度測定部15から測定結果を示す信号がベルチェ素子削削部18へ送られる。これを受信すると、ベルチェ素子制削部15はクエハ4の進度が常にCPU20によって定められた選皮、例えば23±0、01でになるように駆動部17を経てベルチェ素子7を作動させる。

一方、恒温領環執度13より所定の選度、例えば23.1±0.1℃に制度された恒温水が送出され、投資制資か12を経て導入口11より改築るに導入され、ベルチエ東子7の裏面(ウエハ4と反対側)の私を撃い、後出口30より請出され、そして再び恒温循環装置13に戻るように循環をれる。

合せが行なわれる(ステップ b)。次に、シャッタ2が所定時間開けられ、 食光が開始される(ステップ c)。 せして、所定時間経過したらシャッタ2が閉じられ露光が終了する(ステップ d)。 せの後、 恒温水の循環が開始され(ステップ e) 続いて次の露光が行なわれるようにクエハ塔 戦台 ちが移動される(ステップ f)。 以降、ステップ a に戻り何様の露光シーケンスが繰り返される。

以上の背光シーケンスが実行されている際、前途のように、クエハイが常に所定温度となるよう にベルチエ常子 7 が駆動される。

なお、前近においては、仅便合せ時と露光時は 健康水を停止するものとして説明したが、 クエハ 搭数台 5 の級動が位置合せ特度や解像底に影響を 与えない程度に、恒温水を循環させることは何ち 問題ない。

[他の実施例]

第3回は本発明の他の実施例を示す。

阿閦において、21は低温水の資度を研定する

ここで恒温循環水は、露光時およびマスク3と クエハ4の位置合せ時には循環が停止され、それ 以外(以下、非露光時と称十)のときに循環され

び光中は恒温水の領理が停止されるが、ベルチェ素子4の駆動によってウェハ4の温度は一定に保たれると同時に、ウェハ塔吸台565場別しない。しかし、電光によって生じた熱は恒温水によってウェハ塔数台5の外部へ除去されないので、ベルチェ素子1の裏面側の温度は上昇する。そのため、非野光時にはベルチェ素子4の裏面側が異常の所定の値に回復するようにCPU20から没つが出され、波量関節制知郎19を経て波量関節をが出され、波量関節制知郎19を経て波量関節を12によって恒温水の波量が関節される。

次に、第2回のフローチャートに従ってほ光シーケンスを説明する。 第光シーケンスが開始されると、まず恒温水の健康が停止する (ステップa)。 次に、マスク3のパターンがウエハ4の所定位置に転写されるようにウエハ系数台5の位置

ための復定検出業子であり、その概定値は進度測定部22を経てCPU20へ送られる。これ以外の機成は第1因の場合と同様である。

この構成においては、露光装了後、上述ステップ。に対応する処理において包濃水が所定過度に 連するようにCPU20より指令が出され、放量 制御郎19を経て改量開始弁が関闭され、位温水 の水量が開節される。そして、恒温水が所定過度 に戻ったら次の露光が関始される。

ただしこの場合、所定過度はクエハイの政定過度である必要はない。また、復業される恒温水の設度は、必ずしもクエハイの設定過度である必要はない。

例えば、クエハ4の設定は度が23±0.01 でであり、22±0.1での恒温水が恒温水舗環 強烈13より退出されるようにしてもよい。その 場合、シャック2が閉じられ、電光光線1がクエ ハ4に到達していない状態では、クエハ4の温度 が23±0.01での設定温度より低くなる可能 性がある。そこで、ベルチェ素子7の低性を反転

35周平3-G2920(4)

させてヒータとして作動させウエハイを所定温度 にする。もして、露光が開始されるとエネルギー が投入されるので、ウエハの温度が上昇するのを 防ぐために、ベルチエダ子フをヒートポンプとし て作動させ及を恒温水側に透がす。

さらに他の実施例を第4回に示す。この実施例 はベルチェネ子の替わりに、ヒータ23を備えた ものである。この場合、恒温水の循環が停止し、 ヒータ23が駆動しない状態において寛先中のウ エハ4の温度が設定温度23℃より低くなるよう に、恒温水の温度が決められる。例えば露光中の ウェハ4の温度が決められる。例えば露光中の ウェハ4の温度が決められる。例えば露光中の 21.5℃より低い温度例えば21℃に恒温循環 独置13より返出される恒温水の温度が設定される。そして、ウェハ4の温度が、設定温度である 23°±0.01℃に保たれるようにヒータ23 が駆動される。露光中や非露光時の恒温水の循環 は第1回の実施例の場合と同様である。

なお、上述においては、恒温値選水の他の温度 動御手段としてはベルチエ衆子またはヒータを用

進度を無級助で厳密に制御する温度制御手及と、外部から液入したウェハ塔取台の熱を外部へ取り去り、露光状態に応じて媒体流量を制御可能な温度制御手段を借えているため、ウェハ温度を所定の値に保つと同時に、露光時における援助による通内パターニング等のウェハ処理が可能となる。更に、も必数かな退度制御が困難であるという効果がによる温度制御の負担が軽減されるという効果

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例を示す様式因、 第2回は、第1回の装置を有する部光技費にお ける貫光シーケンスを示すフローチャート、そし て

第3回および第4回は、本発明の他の実施所を 示す技式図である。 いた例を示したが、これらの他にヒートパイプ等の無線動型の退度制御手段であれば有効に用いることができる。また、クエハ塔敷白5の外部へ然を取り去る手段としては恒温循環水を用いたものである必要はなく、他の仲却は体を用いたものでもよい。更に、ヒートパイプ等を用いてもよい。

また、上述実施例においては露光中のクエハは 関を一定にする場合について述べたが、本発用の クエハ塔数台は無限動でクエハの通度を所定の値 に設定できるようにしたものであるから、例え は、特別的53-1576日に示されるようなプ ロセス中の型を確正するためにクエハの通度を実 化させて拡大または暗小させるような系において も有効であることはいうまでもない。

また、木発明は露光強度のみならず、電子ビーム指題装置のような正確な位置決めを要するウエ ハ坊飲台にも存効である。

【癸明の効果】

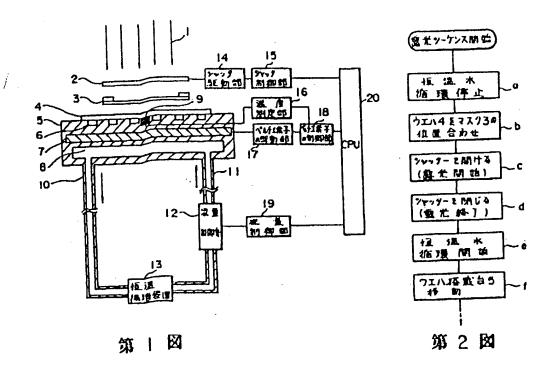
以上説明したように木発明によれば、ウエハの

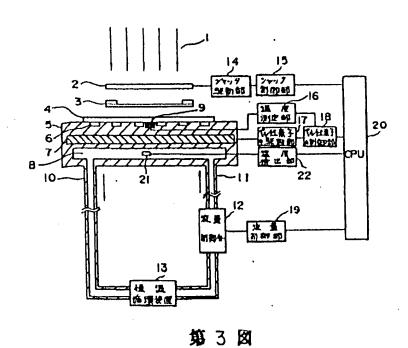
> 特許出版人 キャノン株式会社 代理人 弁理士 伊東哲也 代理人 弁理士 伊東 疑妹





特別平3-62920(6)





-103-

11周平3-62920(6)

